## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-112841

(43)Date of publication of application: 17.05.1988

(51)Int.Cl.

G11B 7/26

(21)Application number: 61-256302

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

28 10 1986

(72)Inventor: TAKEI SHOTARO

(54) PRODUCTION OF STAMPER FOR OPTICAL DISK

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve a release characteristic and the accuracy of transfer by mounting a mother stamper to a sputtering device and depositing nickel plating thereon through a release treated film formed by sputtering a specific nickel-chromium alloy to 400W700&angst, thereby forming a master stamper.

CONSTITUTION: The nickel-chromium alloy is used as a material for the dry type release treated film in a stage for forming the release treated film on the mother stamper. The release treated film is formed by sputtering the nickel− chromium alloy having the alloy ratio corresponding to any among ≥15% W within 90% chromium contents to 400W700Å. The nickel plating is deposited via such release treated film to form the master stamper. The stable adhesive power to the master stamper by the metallic release treated film is thereby obtd, and since the stripping of only the master stamper is possible, the tearing off of the mother stamper is prevented.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本 国 特 許 庁 (IP)

n 特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭63-112841

@Int.Cl.4

識別即号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)5月17日

G 11 B 7/26

8421-5D

塞杏語水 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称

光ディスク用スタンパの製造方法

庄 太 郎

லை 爾 昭61-256302

29H 爾 昭61(1986)10月28日

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内 ャイコーエブソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

수차

70代 理 人 弁理士 最 F 外1名

光ディスク用スタンパの製造方法。

本敬明は、転写技術によりマザースタンパから

マスクースクンペを転写して得るところの光ディ

1. 新明の名称

光ディスク用スタンベの製造方法

3. 数明の詳細な説明 (磁盘上の利用分野)

2. 好作財政の原因

(1) ガラス基仮にレジストを整布し、触刻技術に より皆ガラス蒸板に滲するブリグループ、バター

ンを形成後、この上に尊電化器の形成を行ない、

次に終遺伝化院を跳抜としてニッケルめっきを行 ない、マザースタンパを形成し、さらにはマザー スタンパに冠形処理を施し、ニッケルめっきを行

ない、転写技術によりマスクースタンペを形成す る工程において、マザースタンペを、スペック語

双に設着し、ニッケル、クロム合金を、 4 0 0 人~700人スペックし、佐式雕型処理設とする

ことを特徴とする光ディスク用スタンパの製造方

(2) 前記ニッケル、クロム合金が、合金比率にお いて、クロム会有量が15%以上から90%以内 スク用スタンパの製造方法に関する。 ram on or man

本効明は、原写技術によりマザースタンパから

マスタースタンパを転写して得るところの光ディ スク用スタンパの知識方法において、マザースタ ンペに難慰処理を施し、ニッケルメッキを行ない 転写技術によりマスタースタンパを形成する工程

において、マザースタンパをスパック装置に設着 し、合金比率においてクロム会有景が、15%以 上から90%以内のいずれかに該当するところの

ニッケル、クロム合金を400歳~700歳スパ , タし、花式雕塑処理膜を形成し、旋雕塑処理院

を介して、ニッケルめっきを折出せしめ、マス

```
タースタンパを形成することにより、魔型性が高
                          F21 )
く、さらには、転写精度を向上したものである。
                           次にかかるレジスト放2に、レーザーカッティ
「# # の # # 1
                          ングマシンを用いて、情報記録を行ないまるにお
 従来の光ディスク用スクンパの製造方法は、公
                          俊を行ないプリグループ3をパクーン形成する.
知のごとく、平滑なガラス延板にレジストを物布
                           ここでのプリグループは例えば、0、6~0.
し、レーザー光により記録を行ない、現像の後、
                          8 μmの幅をもち、1.8 μmの間隔で間心円状
かかるレジスト盤布屋板に、Niをスパッタし、
                          に多数形成されている。(数3間)
Niスパック底を乾極としてNiめっきを行ない
                           次にかかる抵板値にNIを約700点の壁さに
11 簡単形の後ガラス亜板から創削する。 さらに、
                          スパックして将虹化版4を形成する。 (514円)
レジスト版を剝買、洗掉しマチースタンペとす
                           次にこの項信化版を除板としてNIめっき液に
る。さらに紀録面側に対し過式罹型処理を施す。
                          投稿し電解をおこなって、複数化酸4のトに覆ま
マザースタンパを陰極としてニッケルめっきを行
                          約300μmのメッキ四5を形成する。 (新5
ないマスクースタンパを転写、形成する。その
                          図)さらに表面研磨を行ない均一な厚さとした。
位、マザースタンパよりマスタースタンパを創聞
                           次にガラス延板」から制度して、洗净、制度品
することによって作られる。
                          理によりレジスト級 2 を除去してマザースタンパ
 第2回~第9回は従来技術の工程を示すもので
                          5 ' とした。(数6数)
                                      次にマザースタンパ
詳細に説明すると次のようになる。
                          5· を虹クロム酸アンモニウム20g/1の溶液
 表面を研避して平坦にして厚さ約1cmのガラ
                          に、40°Cにおいて、3分間浸収し模式推動処
ス芸板1の上に、スピンコート法により厚さ約
                         期終 G を形成する。(第7図) さらにマザース
0、1μmのレジスト数2を形成する。(数2
                          タンパを陸版としてNiめっき波に遊祓し、症解
をおこなってマザースタンペラ・の上に厚さ約3
                          そこで本類別は、このような問題点を解決する
0 0 u m のめっき 暦 7 を形成する。 (新 8 図)
                          もので、その目的とするところは、マザースタン
 次にめっき取りを、マザースタンペラッから到
                          べへの履型処理膜の安定性を向上させ、なおかっ
難して、 第 9 図に示すようなマスタースクンパ 8
                          マスタースタンパの到魔性能を向上させることに
が作られる。このようにして作られたスタンパ8
                          より転写精度の高い、高品質のマスタースタンパ
は顕型として使われ、多数の光ディスク基板が作
                          を提供するところにある。
sns.
                          (周囲点を照決するための手段)
(発明が解決しようとする問題点)
                           本発明の光ディスク用スクンベのは遊方法は、
 しかし、前述の従来技術では、マザースタンパ
                          ガラス張板にレジストを燃布し、飲刻技術により
からマスタースタンパの刺難に誑して、マザース
                         篮ガラス茶板に達するプリグループ、パターンを
                         形成後、この上に確電化監の形成を行ない、次に
タンパへの退式頭型処理の不安定から発生すると
ころの健型処理膜の厚さ及び、強度にバラッキを
                         旅遊電化器を路櫃としてニッケルめっきを行ない
生じるために派生する、マスタースタンパの重要
                          マザースタンパを形成し、さらに館マザースタン
性の厭さ、または、マザースタンペと離形が則較
                         パに徹型処理を施し、ニッケルめっきを行ない転
を介してのマスタースタンペの密着力のペラッキ
                         写技術によりマスタースタンパを形成する工程に
による糾離性能の題さを引き起こすことから生じ
                         おいて、マザースクンパをスパック装置に接着
るところの、スタンペの転写準が悪いという四面
                         し、合金比率においてクロム合有量が15%以上
点、すなわちスタンパの品質低下を招くために光
                         から30%以内のいずれかであるところの、ニッ
ディスクの品質も低下するという問題点を有す
                         ケル、クロム合血を、400人~700点スペッ
                         りし、佐式雅恩処期談とすることを特徴とする。
Δ.
```

## 特問即63-112841(3)

```
人のレジスト眼2を形成した。さらに乾燥炉を用
(mm)
                          いてソフトベークを行なった。ベーキング条件は
 本な別の上記の構成によれば、マザースタンベ
                          80° Cで15分間である。さらにレーザーカッ
に対して、雕塑処理院を形成する工程において、
                          ティングマシンにより情報記録の後、現像を行な
の玄陰烈処期態として、ニッケル、クロム合会を
                          いフリグループ3をパターン形成した。現像条件
用い、合金比率において、クロム含有量が15%
                          は、AZガベロッパーを用いて、2°2° Cにおい
以上から90%以内のいずれかに眩当するところ
                          て60秒間行ない、充分水流の使スピンドライを
のニョケル、クロム合金を400歳~700歳ス
                          行なった。次に依婚炉を用いて80°Cで30分
パックし、健型処理値を形成せしめ、袋健型処理
                          開ポストペーキングを行なった。さらにスパック
眩を介してニッケルめっきを折出せしめ、マス
                          数段に設物し扱板面にNiを700iの厚きにス
タースタンパを形成することにより、企画健型処
                          パッタし増電化限4を形成した。次にニッケルめ
頭 悠による 安 定 し た マ ス ク ー ス タ ン バ と の 密 稽 力
                          っきを行ない、約310μのめっき回5を形成し
を得、しかもマスクースタンパのみの刺離が可能
                          た。 さらにメッチ 表面 研磨 を行ない 2 9 0 µmの
なことから、マザースタンパの引きちぎり現象を
                          均一なマザースタンパを得た。マザースタンパは
防ぐものである.
                          レジスト既2をはがした後、充分に洗掉を行ない
(災施例)
                          スピンドライを行なった。次にマザースタンパ
 18 1 図は、本塾明の実施例におけるマスクース
                          5· をスペック認証に認辞して、Ni50%、C
クンパ 斯面図であって、第2図~第9回に示すよ
                          r 5 0 % からなるニッケル、クロム合金ターゲッ
うに、設面を研磨して平坦としさらに、潜体に係
                          トを用いてニッケル、クロム合金を700人の厚
たれた厚さ 9 mm のガラス搭板に、A2フォトレ
                          さに、スパックした。 彼スパッタ 終をもって 花式
ツストを用いて、スピンコート法により1100
                          耳技術によりマスタースタンパを形成する工程に
雕型処理数 6 とし、さらにニッケルめっきを行な
                          おいて、マザースタンパをスパッタ装置に設督し
い、約310μmのめっき脂を得た。 さらにめっ
                          ニッケル、クロム合金を400点~700よスパ
き表面可避を行ない290μmとした。かかるめ
                          ックし佐式雑型処理 殴とすることにより
っき放7を、マザースタンパ5!から到難して、
                           O転写符度の高いスタンパを得ることができ
マスタースタンパ8を得た。最終加工として、内
外保加工を行ないスタンパとして供した。
                           ②重型処理膜の介在しない、活性度の高いスク
 なお花式雕型処理膜6は、マザースタンペに対
                          ンパを得ることができる。
して高い密雅力を持っていることから、マザース
                           という効果を介する。
タンパは操返し再生使用が可能であり、なおかつ
マスタースタンパには、電景処理膜は殴らないも
                          4. 図面の面単な説明
のである。
                           が1回は、本意明の光ディスク用スタンパの実
 ニッケル、クロム合金の合金比率が15%より
                          説例を示す主要断面図。
も低い場合には、マザースタンパとマスタースタ
                           部2因乃至第9回は、従来の光ディスク用スク
ンパの密着力が強すぎることから制能せず、9
                          ンパの製造工权を説明する断面図。
0%を越える場合には、クロム過多によるクラッ
                           1 … ガラス茲板 2 … レツスト族
クの気性または密碧不良によるフクレ発生とな
                           3 … ナリグループ
                                     4 … 旗雷化脓
κ.
                           5 … めっき間 5 ! … マザースタンパ
(発明の効果)
                           5 … 無型処理級 7 … めっき面
 以上述べたように、強明によればマザースクン
                           8 ... マスタースタンバ
パに重型処理を施し、ニッケルめっきを行ない 転
```

10

